





# 摩擦攪拌プロセスによる MWCNT 複合強化 AI 合金の作製

長野県工科短期大学校 尾和 智信 信州大学工学部 清水 保雄



(左から)長野県工科短期大学校 尾和 智信, 信州大学 清水 保雄



摩擦攪拌加工プロセス(Friction Stir Processing: FSP) は、回転工具を素材に押込み、摩擦熱により軟化した素 材を工具で攪拌することにより材料を固相のまま塑性加 工する技術である. 強いせん断塑性変形を伴いながら緻 密な組織を形成することが可能とされる特長がある.こ れを金属の接合に適用した摩擦攪拌接合(Friction Stir Welding: FSW)は、金属を固相のまま接合することがで きるため、通常の溶接法では酸化の影響により欠陥を生 じ易い Al, Mg やそれらの合金などの軽合金材料におい て特に有効性の高い技術として実用化されている [1][2]. FSP では加熱・急冷と強加工の作用を受けて攪拌部の組 織が微細化される.近年,このFSP を利用して,攪拌部 にセラミックス粒子を導入し, 部分複合化により硬化層 を形成させる技術も盛んに研究されている [2][3]. しかし, 基材金属材料、複合添加されるフィラーの種類、プロセ ス条件などが多岐にわたり, それらの影響を系統的に整 理した報告は少ない [4].

Al 合金に関する FSP の研究において,炭素系フィラー としてフラーレンを複合した報告 [5] や,最近になって, Du ら [6] による多層カーボンナノチューブ (multi wall carbon nanotube: MWCNT)を複合フィラーに採用した 研究例も見られるようになったが,未だ少ない状況にあ り,さらに研究開発を進める必要がある. MWCNT は, 現状では未だ高価であるためこれを利用した複合材は経 済的に実用化が困難と考えられることや,Duらの研究で も MWCNT の添加量は 0.5vol.% に止まっていることから 推察されるように,嵩密度が小さく軽量な MWCNT[7]を 数 % 程度の割合で基地金属中に均一に導入することは難 かしく,技術的な課題を抱えているのが現状である.

本研究では、複合強化フィラーとして、カーボンナノ チューブ(CNT)の中では比較的安価な MWCNT を用い、 それの添加率を高めるため、予め基材中に均一に混合し た Al-MWCNT 複合微粉末を作り、さらに加圧焼結を施し て板状成形して取扱いの容易なバルク状に変え、それを 基材 Al 合金で挟み固定した状態で FSP を適用する方法を 採用し、Al-MWCNT 複合材の高強度化の可能性について 検討することとした.この研究では、TEM 観察や SEM-EBSD、XRD などによる分析が不可欠であり、必要となる 高性能な実験装置を保有し、解析や評価に至る様々なノ ウハウを蓄積されている文部科学省ナノテクノロジープ ラットフォーム事業実施拠点のひとつである分子・物質 合成プラットフォーム(信州大学)を利用させていただ いた、本稿では、得られた興味ある結果について紹介する.



## 2.1 基地 AI 合金

基地合金には, 市販の Al 合金 5083 板材を用いた. そ の化学組成を表1に示す. 表 1 Chemical composition of the 5083 alloy classified by JIS Standard.

Allow		elements (mass%)								
Alloy	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	others	Al
JIS-5083	<0.4	<0.4	<0.1	0.4-1.0	4.0~4.9	0.05~0.25	<0.25	<0.15	<0.15	bal

# 2.2 複合強化フィラーおよびそれと基地 5083 合金との複合化の方法

#### (1) 複合強化フィラー

複合強化フィラーである MWCNT には市販の昭和電工 (株) 製 VGCF[7] を用いた.

### (2) MWCNT 複合粉末の作製とそれの加圧焼結

市販の 5083 合金板材をフライス盤で切削して得られ た 3 × 2 × 0.3<sup>t</sup>mm 程度の薄片状切屑と,それに対し MWCNTを 8mass%の割合で秤量し混合した総質量 30g の原料を用意し,次いで,当該原料の約7倍の質量に相 当する数の外径  $\phi$ 10mmSUS ボール 210g を合わせ,内容 積 125mlの SUS304 製円筒容器中に装填した.そしてこ れをグローブボックス内に収納し,200Pa以下に真空排 気後,N<sub>2</sub> ガスを導入し,同 SUS304 製円筒容器を密閉し たものをトポロジックシステムズ(株)三軸方向加振型 ボールミル(BM)に掛け,回転数 800rpm で 5hr 混合・ 複合化処理した.

上記 BM 処理を終了後, BM 容器とその内容物を 十分に冷却する目的で 12h 程度の室温中での放置を 経て, SUS304 製円筒 BM 容器を大気中で開封し, 5083-MWCNT 複合粉末を取り出した.それを# 180の ふるいに掛け通過した微細粉末を回収し,供試複合粉末 とした.なお,本実験では,20mass%のMWCNTを添加 した複合粉末も試験的に作製したが,上記と同一の手順 で BM 処理した後,大気中で BM 容器を開封し中から複 合粉末を取り出す際に同粉末が燃焼を始める現象が発生 した.これは MWCNT の添加割合が増すと粉末がより微 細化されて比表面積が増し,活性度が上がり燃焼し易く なるためである.複合粉末の燃焼を避けて,実験の安全 を確保するため,本研究では MWCNT 添加率の目安とし て 8mass%を上限とした.

このようにして得られた 5083-8mass%MWCNT 複合粉 末を金型に充填し, グローブボックス内で電気炉中, 真 空度 200Pa 以下, 焼結温度 550℃, 加圧応力 140MPa, 1hr 保持を行い, 50 × 40 × 6mm の平板状加圧焼結試料 を作製した.

#### (3) 基地合金および複合材バルクの FSP

図1にFSPの概要図を示した.前項の平板状加圧焼結 5083-8mass%MWCNT 複合材試料を平面研削盤に掛け直 方体状に仕上げた後,長さ50mm・幅4mmで厚さが0.8



☑ 1 Schematic of fabrication process by the use of FSP

及び 1.6mm の板状試料を放電加工により切り出し、それ ら(以後, 焼結複合板材と略記する)を強化材として FSP により複合化した. すなわち, 図1に示すように, 母材 板の一方の側面に焼結複合板材をはめ込むスペースを機 械加工により作製し、2枚の母材の間に焼結複合板材をは め込み母材と共に固定した後 FSP に掛けた.先ず、焼結 複合板中央(すなわち, 0.8mm 及び 1.6mm 焼結複合板 材の場合,板の突合せ面からそれぞれ 0.4mm 及び 0.8mm ずれた位置)において、板材のずれ防止のため、プロー ブの無いツールを用いて FSP した. その後,同じ位置 で2回プローブ (64×3.5<sup>h</sup>mm) のついたツールを用い て FSP した. ツールは, 負荷荷重 3.9 ~ 4.0kN で荷重一 定制御とし,前傾角3度で母材表面に押込み,移動速度 25mm/min 一定で長手方向に移動させ、長さ 90mm の摩 擦攪拌部を作製した. なお, 比較のため, 焼結複合板材 なしで FSP した試料も作製した. すなわち2枚の母材を 突合せて固定し, 突合せ面において前述と同じ条件で2 回 FSP した.

#### 2.3 組織観察, XRD, 引張試験, 硬度測定

基材 5083 合金,同合金の FSP 材, 5083-8mass%MWCNT 焼結複合板材を挿入して実施した FSP 材から採取した試料 に対し組織観察,XRD,引張試験,硬度測定などを行った.

組織観察には,光学顕微鏡,FE-SEM(日本電子(株) 製 JSM-7000F, JSM-7100F)および TEM(日本電子(株) 製 JEM-2010),操作型 TEM(日立ハイテクノロジー(株) 製 HD-2300A),を用いた.EBSD 観察は JSM-7000F を用 い,Jacquet 液(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH-20vol%HClO<sub>4</sub>)で電解研磨し平 滑鏡面化した試料表面に対し行った.TEM 観察試料の作 製には,FIB-SEM(日本電子(株)製 JIB-4610F)を用いた. XRD は(株)リガク製 SmartLab®を用い,CuKqX線, 回折角(20)10~90°の条件で実施した.

引張試験は図2に示すとおり,平行部断面寸法4× 2.8mm,平行部長さ16mm,全長88mmの大きさとな るよう放電加工により切り出した平板試験片に対し,(株) 島津製作所製AG-250KNEを用い,室温,クロスヘッド 速度2.0mm/minで試験した.なお,この試験片の平行 部全体はFSPが掛けられている領域に収まるよう試料採 取した.

硬度測定は、マイクロビッカース硬さ試験機((株)島 津製作所製 HMV-G-FA)を用いて試験力 1N で測定した.



## 3.1 MWCNT の形態と結晶構造

強化フィラーとして用いた MWCNT の SEM 観察像と XRD 図形を図3に示す MWCNT は直径 150nm 程度,長 さ5~20μm 程度の繊維状を為し,局部的に瘤状の連結 部や絡み合う形態を呈した.XRD 図形では明瞭な結晶性 の構造を認め,20=25.1°付近に (002)の尖鋭な回折線 [8] が現れた.しかし他の回折線は (002) に比べ弱いもので あった.

## 3.2 複合粉末およびその焼結複合板材の組織と 結晶構造

図4に5083-8mass%MWCNT 複合粉末のSEM 観察像 とXRD 測定結果を示す.

5083-8mass%MWCNT 複合粉末は 100µm 以下の微細な粒状粉末から成り,その拡大像において,ようや くその粒の表面の一部に非常に数は少ないが繊維状の MWCNT が付着して観察されるような状態であった.大 半の MWCNT は BM 工程で破砕されながら粉末粒子の 内部に取り込まれていると推定される.そして,XRD 図 形には母材の 5083Al 合金からの強い回折ピークだけが 認められ,MWCNT の回折ピークはバックグランド以下 で全く識別できなかった.さらにまた,母材中に金属間 化合物  $\beta$  相 ( $Al_3Mg_2$ )が存在するはずであるので,本 来その主ピーク (020) は 20=36.3°,第2ピーク (021) は 20=37.4°に現れて然るべきであるが,両ピークとも Al(111) 回折線と近接する位置にありそれに連結してしま



図 2 Schematic view and dimensions(mm) of the tensile test specimen





う可能性もあって識別できず,また,同β相の他の弱い 回折ピーク群もバックグランドに隠れて識別できなかっ た.

図5に、5083-8mass%MWCNT 焼結複合板材を折り曲 げ負荷をかけて破断させて露出させた破断面の SEM 組織 と XRD 測定結果を示す. 図5(a) 及び図5(b) はそれ ぞれ 200 倍及び 2000 倍の SEM 像である.比較的平滑 な破面であるが、いくつもの空洞が観察された.これは、 粉末焼結材にしばしば見られる粉末粒子の境界に残留す る未接合の欠陥である.図(b)にはリバーパターン状の 模様が観察され典型的な脆性的破面を示した.図5(c) は(b)の部分をさらに拡大して観察したSEM像と元素マッ ピング像および EDX スペクトル図形である. スペクトル 図形で存在が同定された Al, Mg, C, Oの4元素はいず れも元素マッピング像全体にほぼ均一に分布していて, 偏析しているような状態は確認できなかった. しかしこ のことは、仮に析出物として Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> や Al<sub>3</sub>Mg<sub>2</sub> が形成され ていたとしても、それらのサイズが、本 EDX 分析におけ る最小電子線プローブ径 1um を下回るようであれば、分 解能の限界から、上記元素の偏析は検出が困難になると 考えられ, Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>や Al<sub>3</sub>Mg<sub>2</sub> はかなり小な結晶として存在 していることもあり得る.

図5に示すXRD 回折図形は,焼結複合板材の表面に対して得たもので,AI 相とAI<sub>4</sub>C<sub>3</sub>[9] が同定された.しかし, MWCNT に対応するピークは現れず,恐らく添加された それらの多くは母材のAI 相と反応して一部あるいは全体 がAI<sub>4</sub>C<sub>3</sub>に変化し,基地と結合していると考えられる.さ らに, Al-Mg 合金平衡状態図にある安定相 β(Al<sub>3</sub>Mg<sub>2</sub>)は, その主回折線 (020): 2θ=36.3°[10] が Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>の (015) 回 折線と近接しているため分離が困難であった外,第2回 折線および他の強度の弱い回折線も識別できず,この相 の存在は確定できなかった.

#### 3.3 基地 5083 合金および FSP 材の組織と結晶構造

図6に(a) 基地 5083 合金,(b) それの FSP 材,および(c) 1.6mm 厚の 5083-8mass%MWCNT 焼結複合板材を基地 Al 合金に挟み FSP したものの各々の断面 EBSD 像を示す.

FSP 材では基材合金に比べ明らかに結晶粒微細化現象が 認められた.そして焼結複合板材 FSP 試料では,さらに 結晶粒径が2~3µm 以下のものが大半を占めるまでに微 細化され,MWCNT の添加の効果が現れた.MWCNT を 添加すると結晶粒が微細化される理由は,BM に掛けて母 材 Al 合金のフライス盤切子と MWCNT を混合・複合化す る際に,元来,Al 合金と接着し難い MWCNT が介在して いるために,一旦砕かれた Al 合金切子の薄片は再結合が 妨げられる条件の中でその破砕が繰り返される結果,微 粒化が進み,結晶粒の微細化に繋がるためであると考え られる.

ここでは図には示さないが,XRD分析では図4の焼結 複合板材と同様にAl相の強い回折線の他にAl<sub>4</sub>C<sub>3</sub>のそれ は確認できたが,MWCNTおよびAl<sub>3</sub>Mg<sub>2</sub>に対応する回折 線は識別できなかった.そしてさらに,同焼結複合板材





 $\boxtimes$  4 SEM images and XRD pattern of the powders of 5083-8mass%MWCNT composite obtained by BM



🗵 5 SEM images showing cross section structures and XRD pattern for tha press sintered plate of 5083-8mass%MWCNT composite



(a) Matrix alloy, (b) FSP-ed matrix alloy, (c) Composite produced by FSP of 1.6mm thick5083-8mass%MWCNT plate with the matrix alloy.

の FSP 材の断面に対する EDX 元素分析マッピンング像に おいても、それぞれ C は 4.0 ~ 8.7mass%, Mg は 4.1 ~ 4.9mass% の範囲で定量されたにもかかわらず、各々の原 子が偏析分布するような箇所はなく、析出物として  $Al_4C_3$ やび  $Al_3Mg_2$  が存在することは観察できなかった.

図7に1.6mm厚の5083-8mass%MWCNT焼結複合板 材をFSPした試料のTEM観察像を示す.明視野像(a)では, 100nm以下の屈曲した複雑な形状のコントラストとそ れらの周辺には数10nm程度の長さの針状コントラスト も観察された.これらのコントラストは,基地中にAl相 とは異なる0.1µm以下の非常に微細な別の相あるいは欠 陥が存在することを意味しており,これらは MWCNTが BMやFSPの過程で破壊されたり畳み込まれながら基地 合金中に取り込まれるようなメカニズムを示唆している と考えられる. (c)の制限視野電子回折像には,母相 AI の強い回折斑 点とそれとは異なる相からの弱い回折斑点がリング状に 連なって現れた.図(c)の回折環を内側から順に①~⑦ まで番号付けして示した図(d)に関し解析した結果を 表2にまとめた.この解析では,先ず,予め撮影した Au 膜の電子線回折像を基準にして,図(c)の回折環①~⑦ 番に対応する面間隔を求め,④、⑤および⑦がそれぞれ AI 相の(111),(200)および(220)からのものであるこ とを確認した.次に,それら AI 相の面間隔を既知の格子 定数 a=4.0496Å[11]から計算される値に置き換えて基準 とし,再度,未知相からの回折環①~③及び⑥の面間隔 をより高い精度で求めた.こうして決定した未知相から の回折環の面間隔に対して,±1%以内の誤差範囲内で 該当する相を同定した.その結果,第2相として存在が 確実なものは Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>であった.また,Al<sub>3</sub>Mg<sub>2</sub>に対応する



TEM micrographs of the composite produced by FSP of 1.6mm thick 5083-8mass%MWCNT plate with the matrix alloy.
 (a) transmission micrograph; (b) high maginification transmission micrograph for area E on (a);
 (c) electron diffraction pattern for (a); (d) phase analysis on the pattern (c).

1 Z Result analized from the electron dimaction pattern of $\square$ /	·図 7 (d)	pattern	diffraction	electron	the	from	analized	Result	表 2
--	----------	---------	-------------	----------	-----	------	----------	--------	-----

No. of diffraction rings in Fig.7(d)	plane distance measured (Å)	corresponding phase and plane index
1	4.15	$Al_4C_3(006)$
2	2.83	Al <sub>4</sub> C <sub>3</sub> (101), Al <sub>4</sub> C <sub>3</sub> (012)
3	2.49	Al <sub>4</sub> C <sub>3</sub> (015), Al <sub>3</sub> Mg <sub>2</sub> (020)
4	2.34	Al(111)
5	2.02	Al(200)
6	1.66	Al <sub>4</sub> C <sub>3</sub> (110), Al <sub>4</sub> C <sub>3</sub> (0015)
$\bigcirc$	1.43	Al(220)

位置と解釈できる回折斑点もあったがそれは Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> に対応するものでもあり Al<sub>3</sub>Mg<sub>2</sub> と断定することはできなかった.ここでも, MWCNT の回折斑点は該当がなかったので, MWCNT は母相と反応して Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> に変化したものと考えられる.さらに,図(a)中に白 4 角破線で示した領域 E の高倍率観察像には長さ 30nm 幅 4nm 程度で格子間隔約 0.83nm の板状結晶の像も観察されたが,この格子間隔は Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> の面 (003) の間隔にほぼ対応する.他にもより狭い間隔の格子像も多数観察されておりより精細な検討は必要であるが,いずれにしても,処々に多数現れている格子像のブロックのサイズはせいぜい数 10nm 以下であり,この複合材中にはサブミクロンオーダー以下の非常に小さな Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>が第 2 相として多数存在することは間違いないと判断された.

#### 3.4 基地 5083 合金および FSP 材の機械的性質

FSP を施し結晶粒の微細化が達成された場合,ホール・ペッチ効果として一般的には,材料の降伏強度,引張強度,破断伸び,硬さなどの機械的特性は基地合金に比べ改善されると期待されるが,実際には,図8に示したとおり,本合金単独ではその効果は余り大きくはならなかった.これと同様の事実は固溶強化型アルミニウム合金に共通して見られると Sato ら [12] は報告している.しかし一方,0.8mm 及び 1.6mm の 5083-8mass%MWCNT 焼結複合板を挿入して FSP した試料では,明らかに降伏強度,

引張強度および硬さは増大し,反面,破断伸びは減少す る効果を認めた.

ところで,機械的強度が増すためには,基地 5083 合 金の特性に比べ著しく高強度を有する MWCNT[13] も しくはそれが BM 工程で破壊されて生じると予想される グラフェン [14] が存在したとしても,それらが基地の 5083 合金と結合していなければ,基地からの応力の伝達 が無く,原理的には強化は起こらない.その意味において, MWCNT やグラフェンが基地と化学結合して Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>のよう な炭化物を形成することは接合に他ならないから強化に は有効と考えられる.本実験で採用した方法により,比 較的 MWCNT の含有率の高い FSP 複合材が容易に製作で きた.しかし,材料中に生成される Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> は,複合材の強 化に貢献していることは間違いないといえるものの,炭 化物に共通する性質である脆さが反映されて,本複合材 の破断伸びを低下させる結果をもたらしていると考えら れる.



本研究で得られた結果をまとめると以下のようになる.

 日材 5083 合金のフライス盤切削屑と 8mass% の MWCNT を同時にボールミルに掛け混合・複合化し た複合粉末を真空加圧焼結して 5083-MWCNT 複合



①Matrix of 5083 Alloy;
②FSP-ed matrix of 5083 alloy;
③Composite produced by FSP of 0.8mm thick 5083-8mass%MWCNT plate with the matrix alloy;
④Composite produced by FSP of 1.6mm thick 5083-8mass%MWCNT plate with the matrix alloy

図 8 Machanical properties of the specimens

材を作製した.

- 2) 5083-8mass%MWCNT 焼結複合材から切り出した 薄板を基地合金板で挟み固定し、それに FSP を施す ことにより基地と一体化した.
- 3) 5083 合金の FSP 材の組織は、母材より幾分結晶粒 が微細化したが、それの降伏強度、引張強度、延性お よび硬度などの機械的性質の改善効果は余り大きくは なかった。
- 4) 5083-8mass%MWCNT 焼結複合板材の FSP 材の組 織では、母材の FSP 材の組織よりさらに結晶粒が微 細化され、内部に多数の 0.1μm 以下の Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> が生成 された.このことにより材料の降伏強度、引張強度お よび硬度が増大したと考えられる.
- 5)本実験で採用した方法により,比較的 MWCNT の含有率の高い FSP 複合材が容易に製作できた. 5083-8mass%MWCNT 焼結複合板材(1.6mm<sup>t</sup>)を 母材ではさみ FSP した複合材の機械的性質は,母材 5083 合金に比べ,降伏強度,引張強度および硬度に おいてそれぞれ 2.6, 1.3 および 2 倍程度まで増大し たが,破断伸びだけは 1/10 程度まで減少し延性が低 下した.
- 6) MWCNT を添加した複合材において、その強度が増 す一方で延性が低下する主な原因は、MWCNT と基 地の反応により  $Al_4C_3$  が形成されることにあると考え られる.



本研究の成果の一部は、ナノテクノロジープラット フォーム事業の支援により、優れた分析装置や実験装置 類を駆使して得られた結果とそれらの解析などを通じて 解明できたことであります.記して厚く感謝申し上げま す.殊に、TEM 観察では信州大学基盤研究支援センター 機器分析支援部門長野(工学)分室の山上朋彦技術専門 職員,井上淳期技術職員,堀田将臣技術職員の支援をい ただきました.併せて心より感謝申し上げます.



- 例えば、M.W.Mahoney: 溶接学会誌, 76 (2007), 95-101.
- [2] 木本慶久,長岡 亨,渡辺博行,福角真男,森貞好昭, 藤井英俊:スマートプロセス学会誌, 4 (2015), 149-151.
- [3] Y. Morisada, H.fujii, T.Nagaoka and M.Fukusumi: Mater. Sci. Eng., A433 (2006), 50-54.
- [4] 佐藤 裕, 粉川博之:まてりあ, 42 (2003), 214-219.
- [5] 森貞好昭,藤井英俊:軽金属,57(2007),524-528.
- [6] Zhenglin Du, Ming-Jen Tan, Jun-Feng Guo and Jun Wei: J. Materials: Design and Applications, 230 (2016), 825-833.
- [7] http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/ nanomaterial\_kanri/001\_s05\_00.pdf
- [8] X. Li, G. Yuan, A. Westwood, H. Zhang, Z. Dong, A. Brown, R. Brydson and B. Rand, Chem. Vap. Deposition, 14(2008), 40-45.
- [9] JCPDS No.00-071-2204.
- [10] JCPDS No.00-040-0903.
- [11]日本金属学会編:金属データブック, 丸善, (1984), 40.
- [12]Y.Sato, S.Park and H.Kokawa: Metallurgical and Materials Transactions A, **32A** (2001), 3034-3042.
- [13] M. M. J. Treacy, T. W. Ebbesen and J. M. Gibson: Nature, **381**(1996), 678-680.
- [14] C. Lee, X.Wei, J. W. Kysar and J. Hone: Science, 321(2008), 385-388.

(信州大学 清水 保雄)

